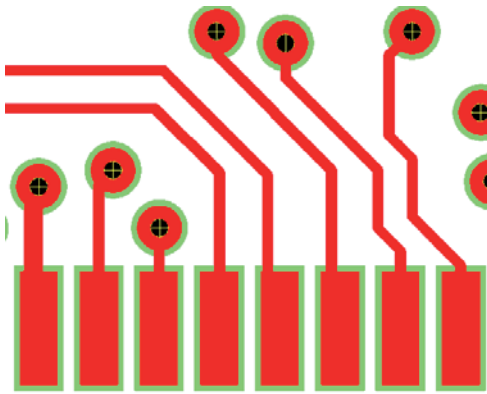
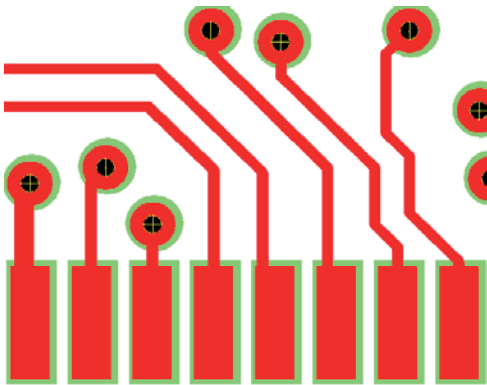
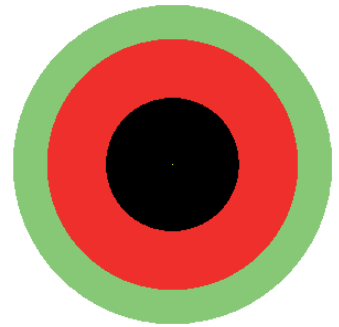


Maximal zulässiger Versatz der Stopplackmaske bei Bohrungen



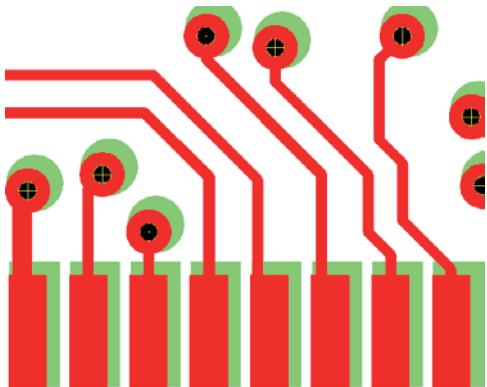
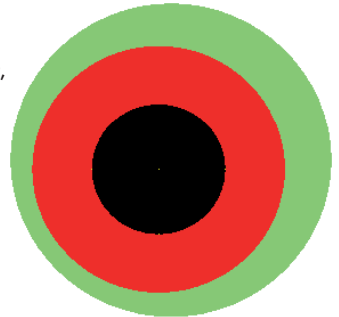
Optimal

Kein Versatz der Lötstopplackmaske



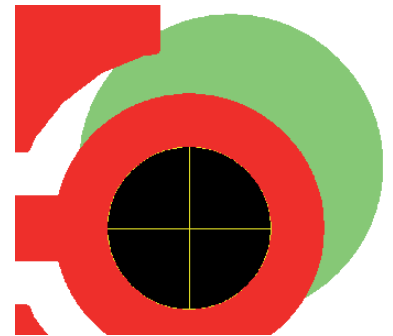
Zulässig

Geringfügiger Versatz der Lötstopplackmaske, keine Verletzung der Mindestanforderung. Benachbartes, mit LSL benetztes Kupfer, wurde nicht freigelegt.



Nicht zulässig

Restring wurde teilweise überdeckt, benachbartes Kupfer wurde vom LSL freigelegt.



Gemäß IPC-A-600G, Abnahmekriterien für Leiterplatten